

公司代码：600460

公司简称：士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	士兰微	600460	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	马良
电话	0571-88210880	0571-88212980
办公地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,566,632,826.85	6,254,406,544.04	20.98
归属于上市公司股东的净资产	3,421,691,233.67	2,625,597,742.97	30.32
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,553,926.22	91,991,062.38	-111.47
营业收入	1,437,089,382.68	1,298,179,895.03	10.70
归属于上市公司股东的净利润	95,312,560.35	84,425,485.13	12.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,101,029.74	62,616,341.79	7.16
加权平均净资产收益率(%)	2.92	3.35	减少0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.073	0.068	7.35

稀释每股收益（元 / 股）	0.073	0.068	7.35
---------------	-------	-------	------

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）		159,538				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人	39.14	513,503,234	0	质押	13,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37	31,071,900	0	无	
厦门半导体投资集团有限公司	国有法人	1.62	21,276,595	21,276,595	无	
汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿 2 号单一资金信托	未知	1.08	14,184,397	14,184,397	无	
陈向东	境内自然人	0.94	12,349,896	0	无	
范伟宏	境内自然人	0.81	10,613,866	0	无	
郑少波	境内自然人	0.64	8,374,553	0	无	
江忠永	境内自然人	0.63	8,250,000	0	无	
武晓琨	境内自然人	0.60	7,862,800	0	质押	7,862,800
山西吉昌投资有限公司	境内非国有法人	0.59	7,801,418	7,801,418	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		至报告期末，在册持有本公司股份前十名股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永等四人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东、董事，其他股东未知是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司营业总收入为143,709万元,较2017年同期增长10.70%;公司营业利润为6,165万元,比2017年同期减少32.63%;公司利润总额为6,200万元,比2017年同期减少31.84%;公司归属于母公司股东的净利润为9,531万元,比2017年同期增加12.90%。公司营业利润和利润总额减少的主要原因是:公司子公司士兰集昕公司8英寸芯片生产线在报告期内尚未达产,固定成本相对较高,仍有一定数额的亏损。

2018年上半年,公司集成电路的营业收入较去年同期减少2.5%,公司集成电路营业收入下降的主要原因是:受LED下游市场波动的影响,公司LED照明驱动电路的出货量有所下降。对此,公司已加快调整产品结构,预计三季度公司LED照明驱动电路的出货量将恢复增长。上半年,公司加快MEMS传感器产品在手机市场拓展的步伐,目前已有多家手机用户使用公司MEMS传感器产品,预计下半年MEMS传感器产品的出货量将显著增加。上半年,公司IPM功率模块产品的出货量继续保持较快增长,已覆盖国内主要的白电整机厂商。

2018年上半年,公司分立器件产品的营业收入较去年同期增长26.67%。分立器件产品中,MOS管、肖特基管、稳压管、IGBT、PMI模块、快恢复管等产品增长较快。分立器件产品收入的增长主要得益于公司8英寸芯片生产线产出的较快增长。

2018年上半年,公司子公司士兰集成公司继续保持了较高的生产负荷,并通过挖潜将芯片生产线产能提高至22万片/月。上半年,士兰集成总共产出芯片115.1万片,比去年同期增加3.9%;同时产品结构得到进一步优化,芯片制造毛利率得到显著提升。

2018年上半年,公司子公司士兰集昕公司进一步加快8吋芯片生产线投产进度,已有高压集成电路、高压MOS管、低压MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产。上半年,士兰集昕已实现月产出芯片2万片的目标,总共产出芯片10.24万片,这对于推动公司营收的成长起到了积极作用。下半年,士兰集昕将进一步加大对生产线投入,提高芯片产出能力。预计今年年底,士兰集昕将实现月产出芯片3-4万片的目标。

2018年上半年,公司子公司成都士兰公司外延车间和模块车间的产出均保持较快增长。模块车间的功率模块封装能力已提升至300万只/月,MEMS产品的封装能力已提升至1200万只/月。下半年,公司还将进一步扩充功率模块和MEMS产品的封装能力。

2018年上半年,公司发光二极管产品的营业收入较去年同期增长1.52%,收入增长放缓的主要原因是LED下游市场需求出现波动。对此,公司将在稳固彩屏芯片市场份额的同时,加快高亮白光芯片的开发,加快进入高端LED照明市场。

2018年上半年,公司已着手规划在杭州建设一个汽车级功率模块的封装厂,拟投资2亿元建设一条汽车级功率模块的全自动封装线,加快新能源汽车市场的开拓步伐。

2018年上半年,公司稳步推进厦门生产基地的建设。厦门士兰明镓公司已完成了化合物半导体器件生产线项目的设计和工程招投标工作,预计三季度将正式开工建设。厦门士兰集科公司正在抓紧进行第一条12英寸特色工艺芯片生产线项目的设计等相关工作,预计在今年年底前开工建设。

2018年上半年,公司“高速低功耗600V以上多芯片高压模块”项目荣获浙江省科学技术进步一等奖。

长期以来,士兰微电子坚持走“设计制造一体化”道路,有力地支撑了特色工艺和产品的研发,形成了特色工艺技术与产品研发的紧密互动、以及器件、集成电路和模块产品的协同发展。随着8吋芯片生产线项目建设进度进一步加快,以及化合物半导体器件生产线项目和12吋芯片特色工艺芯片生产线项目启动建设,将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司编制2018年半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财

会（2017）30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法处理，调减2017年半年度营业外收入1,999,864.86元、营业外支出16,556.50元，调增资产处置收益1,983,308.36元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

董事长：陈向东

杭州士兰微电子股份有限公司
2018年8月8日